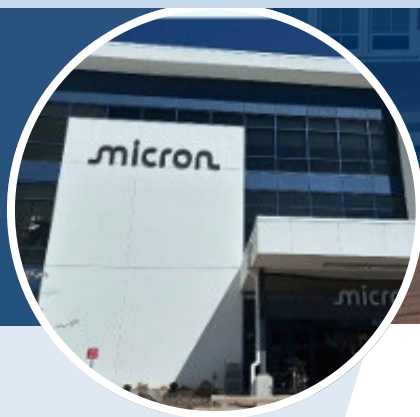


# 日米半導体 UPWARDS

## 春季米国滞在

## 報告 & 懇談会



UPWARDS 米国参画大学  
Boise State University



# 4/27 月

## 15:00-18:00

参加費 無 料

場 所 九州大学  
ウエスト2号館 302講義室

出席予定 木須学府長  
倉爪学科長  
湯浅先生、近藤先生、ほか

問合せ 湯浅先生  
hiromi.yuasa@ed.kyushu-u.ac.jp

UPWARDS事務局  
upwards@mag.ed.kyushu-u.ac.jp

### 内 容

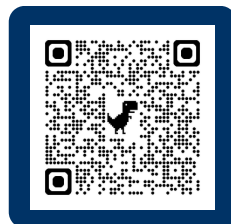
UPWARDSの支援により、学部4年生～大学院生の7名が米国アイダホ州にあるBoise State Universityに短期滞在して半導体研究のインターンシップを体験してきました。また、半導体メモリのMicron technology本社にも見学に行きました。感じたこと、学んだことを報告していただきます。報告のあとは、体験者と気軽に語り合える懇談タイムをご用意しています！

### こんな方におすすめ！

- ✓ 半導体に少し興味がある…
- ✓ 米国の研究や産業が気になる…
- ✓ 次は参加してみたい！
- ✓ 体験談を聞いてみたい！
- ✓ どなたでも大歓迎！

過去の体験談も随時更新中  
HPをぜひご覧ください！

九州大学 UPWARDS 🔍



参加登録はこちら

# UPWARDS for the Future Network

micron | TEL